PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-331539

(43) Date of publication of application: 30.11.2000

(51)Int.CI.

H01B 7/02 HO1B 3/00

H01B 3/30

(21)Application number: 11-141059

(71)Applicant: HITACHI CABLE LTD

(22)Date of filing:

21.05.1999

(72)Inventor: KIKUCHI HIDEYUKI

ITONAGA SADAMI

(54) INVERTER SURGE RESISTANT ENAMELED WIRE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an inverter surge resistant enameled wire superior in an initial value and V-t characteristics (voltage/dielectric breakdown service life characteristics) after extension. SOLUTION: A versatile enameled wire resin coating layer 2 is provided right over a conductive wire, and a specific inorganic powder blended resin coating layer 3 for enameled wires comprising 100 wt. parts of a heat resistant resin for enameled wires, 30 to 100 wt. parts of an inorganic powder with a particle size ϕ not more than 0.1 µm, and 0.1 to 30 wt. parts of an affinity agent of the inorganic powder with the heat resistant resin for enameled wires is provided on an upper layer of the versatile enameled wire resin coating layer 2. Preferably. a toughened resin coating layer 4 for enameled wires is provided on an upper layer of the specific inorganic powder blended resin coating layer 3 for enameled wires.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-331539 (P2000-331539A)

(43)公開日 平成12年11月30日(2000.11.30)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		;	f-73-ト*(参考)
H01B	7/02		H01B	7/02	Α	5 G 3 O 3
	3/00			3/00	Α	5G305
	3/30			3/30	F	5 G 3 O 9

		審査請求	未請求 請求項の数7 OL (全 9 頁)
(21)出願番号	特願平 11-141059	(71)出顧人	000005120 日立電線株式会社
(22) 出顧日	平成11年5月21日(1999.5.21)	(72)発明者	東京都千代田区大手町一丁目6番1号 菊池 英行 茨城県日立市川尻町4丁目10番1号 日立 電線株式会社豊浦工場内
		(72)発明者	糸永 貞美 茨城県日立市川尻町4丁目10番1号 日立 電線株式会社豊浦工場内
			最終質に続く

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 耐インパータサージエナメル線

(57)【要約】

【課題】初期値及び伸長後のV-t特性(電圧-絶縁破壊寿命特性)が優れた耐インバータサージエナメル線を提供することにある。

【解決手段】(1)導線直上に汎用エナメル線樹脂塗膜 層を設け、且つ該汎用エナメル線樹脂塗膜層の上層に耐 熱エナメル線用樹脂100重量部と、粒径φ0.1μm 以下の無機粉末30~100重量部と、該無機粉末と前 記耐熱エナメル線用樹脂との親和剤0.1~30重量部 とから成る特定無機粉末ブレンドエナメル線用樹脂塗膜 層を設けて成ることを特徴とする耐インバータサージェ ナメル線。(2)導線直上に汎用エナメル線樹脂塗膜層 を設け、且つ該汎用エナメル線樹脂塗膜層の上層に耐熱 エナメル線用樹脂100重量部と、粒径φ0.1 μm以 下の無機粉末30~100重量部と、該無機粉末と前記 耐熱エナメル線用樹脂との親和剤0.1~30重量部と から成る特定無機粉末ブレンドエナメル線用樹脂塗膜層 を設け、しかも該特定無機粉末ブレンドエナメル線用樹 脂塗膜層の上層に強靱エナメル線用樹脂塗膜層を設けて 成ることを特徴とする耐インバータサージエナメル線。



【特許請求の範囲】

【請求項1】導線直上に汎用エナメル線樹脂塗膜層を設け、且つ該汎用エナメル線樹脂塗膜層の上層に耐熱エナメル線用樹脂100重量部と、粒径 Ø0.1 μ m以下の無機粉末30~100重量部と、該無機粉末と前記耐熱エナメル線用樹脂との親和剤0.1~30重量部とから成る特定無機粉末プレンドエナメル線用樹脂塗膜層を設けて成ることを特徴とする耐インバータサージエナメル線。

【請求項2】無機粉末が、シリカ、酸化チタン、アルミ 10 ナ、ジルコニア、マイカ、タルク、炭化珪素、窒化珪素 の中から選ばれた1種又は2種以上の混合物であること を特徴とする請求項1記載の耐インバータサージエナメ ル線。

【請求項3】無機粉末と耐熱エナメル線用樹脂との親和 剤が、カップリング剤若しくはアルコキシド又はカップ リング剤とアルコキシドの混合物であることを特徴とす る請求項1記載の耐インバータサージエナメル線。

【請求項4】カップリング剤が、シラン系化合物、チタン系化合物、アルミニウム系化合物の中から選ばれた1 20種又は2種以上の混合物であることを特徴とする請求項1記載の耐インバータサージエナメル線。

【請求項5】アルコキシドが、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラプロポキシチタン、テトラブトキシチタン、テトラステアリルオキシチタン、テトラブトキシジルコニウム、トリエトキシアルミニウム、トリメトキシアルミニウムの中から選ばれた1種又は2種以上の混合物であることを特徴とする請求項1記載の耐インバータサージエナメル線。

【請求項6】導線直上に汎用エナメル線樹脂塗膜層を設 30 け、且つ該汎用エナメル線樹脂塗膜層の上層に耐熱エナメル線用樹脂100重量部と、粒径 00.1 μm以下の無機粉末30~100重量部と、該無機粉末と前記耐熱エナメル線用樹脂との親和剤0.1~30重量部とから成る特定無機粉末ブレンドエナメル線用樹脂塗膜層を設け、しかも該特定無機粉末ブレンドエナメル線用樹脂塗膜層の上層に強靱エナメル線用樹脂塗膜層の上層に強靱エナメル線用樹脂塗膜層の上層に強靱エナメル線の

【請求項7】強靱エナメル線用樹脂塗膜層がポリアミドイミド樹脂塗膜層であることを特徴とする請求項6記載 40 の耐インバータサージエナメル線。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、耐インバータサー ジエナメル線に関するものである。

[0002]

【従来の技術】インバータは効率的な可変速制御装置として、多くの電気機器に取り付けられるようになってきている。

【0003】インバータは数kHz~数十kHzでスイ 50 を巻線して電気機器コイルを作成し、次にその得られた

2

ッチングが行われ、それらのパルス毎にサージ電圧が発生する。インパータサージはその伝搬系内でインピーダンスの不連続点、例えば接続する配線の始端、終端等において反射が発生し、その結果最大でインパータ出力電圧の2倍の電圧が印加される現象である。特に、IGBT等の高速スイッチング素子により発生する出力パルスは電圧俊度が高く、それにより接続ケーブルが短くてもサージ電圧が高く、更にその接続ケーブルによる電圧減衰も小さく、その結果インパータ出力電圧の2倍近い電圧が発生するのである。

【0004】インバータ関連機器、例えば高速スイッチング素子、インバータモーター、変圧器等の電気機器コイルにはマグネットワイヤとして大量のエナメル線が用いられている。しかも前述したように、インバータ関連機器ではそのインバータ出力電圧の2倍近い電圧がかかることから、それら電気機器コイルを構成する材料の一つであるエナメル線のインバータサージ劣化を最小限にすることが要求されるようになってきている。

【0005】エナメル線のインバータサージ劣化は、インバータで発生した波高値の高いサージ電圧によりエナメル線に部分放電が起こり、その部分放電によりエナメル線の塗膜が部分放電劣化を引き起こす現象、つまり高周波部分放電劣化である。

【0006】一般に、部分放電劣化は電気絶縁材料がその部分放電で発生した荷電粒子の衝突による分子鎖切断劣化、スパッタリング劣化、局部温度上昇による熱溶融或いは熱分解劣化、放電で発生したオゾンによる化学的劣化等が複雑に起こる現象である。このような訳で、実際の部分放電で劣化した電気絶縁材料では厚さが減少したりすることが見られる。

【0007】エナメル線のインバータサージ劣化も一般 の部分放電劣化と同様なメカニズムで進行するものと考 えられている。

【0008】ところで部分放電劣化に強い電気絶縁材料としては金属酸化物、珪素酸化物、金属窒化物、セラミックス等の無機質系電気絶縁材料が知られている。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながらエナメル 線は、そのエナメル塗膜層が本質的に有機質系電気絶縁 材料のエナメル線用樹脂から成るためその耐インバータ サージ劣化性が無機質系電気絶縁材料より劣っている。

【0010】そこで、ベースエナメル線用樹脂に無機粉末をブレンドして成る無機粉末ブレンドエナメル線が提案されている。

【0011】この無機粉末ブレンドエナメル線はそのままの状態でV-t寿命試験(電圧-絶縁破壊寿命試験)を行うと、そのV-t特性(電圧-絶縁破壊寿命特性)が良好である。

【0012】しかし、この無機粉末ブレンドエナメル線を発線して電気機関コイルを作成し、 かにその得られた

電気機器コイルについてV‐t寿命試験(電圧 - 絶縁破壊寿命試験)を行うと、そのV‐t特性(電圧 - 絶縁破壊寿命特性)が極めて悪い。

【0013】これは、この無機粉末ブレンドエナメル線の可撓性等の機械的特性が悪く、そのため電気機器コイルの巻線作業時に曲げや伸張を受けて機械的に損傷し、その結果V-t特性(電圧-絶縁破壊寿命特性)が悪化するのである。

【0014】そこで、この無機粉末プレンドエナメル線の機械的特性を改善する試みが幾つか為されている。 パ

【0015】このような無機粉末ブレンドエナメル線の機械的特性を改善する手段として無機粉末ブレンドエナメル線の上層へポリアミド樹脂、若しくはポリアミドイミド樹脂若しくは潤滑剤等をオバーコートする方法がある。しかし、これらをオバーコートして成る無機粉末ブレンドエナメル線でもそのV‐も特性(電圧-絶縁破壊寿命特性)が顕著に改善できないのである。

【0016】また、このような無機粉末ブレンドエナメル線の機械的特性を改善する手段として無機粉末ブレンドエナメル線の下層、即ち導線直上へ汎用エナメル線用20 塗料、例えばポリエステルエナメル線用塗料、ポリエステルイミドエナメル線用塗料、ポリアミドイミドエナメル線用塗料等を塗布、焼き付けすることが提案されている。しかし、この汎用エナメル線用塗料をアンダーコートしてもそのVーも特性(電圧ー絶縁破壊寿命特性)を顕著に改善できないのが実情である。

【0017】本発明はかかる点に立って為されたものであって、その目的とするところは前記した従来技術の欠点を解消し、初期値及び伸長後のV-t特性(電圧-絶縁破壊寿命特性)が優れた耐インバータサージエナメル30線を提供することにある。

[0018]

【課題を解決するための手段】本発明の要旨とするところは、次の2点にある。

【0019】(1) 導線直上に汎用エナメル線樹脂塗膜層を設け、且つ該汎用エナメル線樹脂塗膜層の上層に耐熱エナメル線用樹脂100重量部と、粒径 Ø0.1 μm以下の無機粉末30~100重量部と、該無機粉末と前記耐熱エナメル線用樹脂との親和剤0.1~30重量部とから成る特定無機粉末ブレンドエナメル線用樹脂塗膜40層を設けて成ることを特徴とする耐インバータサージエナメル線。

【0020】(2) 導線直上に汎用エナメル線樹脂塗膜層を設け、且つ該汎用エナメル線樹脂塗膜層の上層に耐熱エナメル線用樹脂100重量部と、粒径 00.1 μm以下の無機粉末30~100重量部と、該無機粉末と前記耐熱エナメル線用樹脂との親和剤0.1~30重量部とから成る特定無機粉末ブレンドエナメル線用樹脂塗膜層を設け、しかも該特定無機粉末ブレンドエナメル線用樹脂塗膜層の上層に強靱エナメル線用樹脂塗膜層を設け50

4

て成ることを特徴とする耐インパータサージエナメル 線。

【0021】本発明において無機粉末と耐熱エナメル線 用樹脂との親和剤は、カップリング剤若しくはアルコキ シド又はカップリング剤とアルコキシドの混合物である ことが好ましい。

【0022】本発明においてカップリング剤としてはシラン系化合物、チタン系化合物、アルミニウム系化合物の中から選ばれた1種又は2種以上の混合物であることが好ましい。

[0023]

【発明の実施の形態】次に、本発明の耐インバータサー ジエナメル線の実施の形態について説明する。

【0024】ベースエナメル線用樹脂に無機粉末をブレンドして成る無機粉末ブレンドエナメル線のV-t特性(電圧-絶縁破壊寿命特性)及び機械的特性を改善させるためには、ベースエナメル線用樹脂に無機粉末を高密度に且つボイドや欠陥部を発生させることなく均一にブレンドさせることが重要である。そのために無機粉末は粒径が非常に微細なものを用いることが必要である。

【0025】本発明の耐インバータサージエナメル線の基本構造は、導線直上に汎用エナメル線用樹脂塗膜、その上層に特定無機粉末プレンドエナメル線用樹脂塗膜層を設けるようになっている。そして本発明において機械的特性を一段と改良させるときには特定無機粉末プレンドエナメル線用樹脂塗膜の上に、更に強靱エナメル線用樹脂塗膜層を設けるようにする。

【0026】ここにおいて導線直上に設ける汎用エナメル線用樹脂塗膜としては、ポリエステル樹脂エナメル塗膜層、ポリエステルイミド樹脂エナメル塗膜層、ポリアミドイミド樹脂エナメル塗膜層等がある。

【0027】また、特定無機粉末ブレンドエナメル線用樹脂塗膜層は汎用エナメル線用樹脂塗膜の上層に、ベース耐熱エナメル線用塗料に粒径が微細な無機粉末をブレンドして成る特定無機粉末ブレンドエナメル線用塗料を塗布、焼き付けすることにより得られるものである。ここにおいてベース耐熱エナメル線用塗料としては、ポリエステルエナメル線用塗料、ポリエステルイミドエナメル線用塗料、ポリアミドイミドエナメル線用塗料、ポリアミドイミドエナメル線用塗料、ポリアミドイミドエナメル線用塗料、ポリアミドイミドエナメル線用塗料等がある。

【0028】また、微細な無機粉末としてはV-t特性(電圧-絶縁破壊寿命特性)を改善できるシリカ、酸化チタン(チタニア)、アルミナ、ジルコニア等の無機酸化物、マイカ、タルク、炭化珪素、窒化珪素等がある。【0029】本発明においてこれら無機粉末を粒径φ0.1μm以下のものと限定したのは、ベースエナメル

υ. Ιμπ以下のものと限定したのは、ペースエナメル 線用樹脂に無機粉末を高密度に且つポイドや欠陥部を発 生させることなく均一にブレンドさせるためである。例 えば、ベースエナメル線用樹脂に粒径φ0.3μm以上 の無機粉末をブレンドして成る無機粉末ブレンドエナメ

ル線用塗料を塗布、焼き付けすることにより得られる無機粉末プレンドエナメル線用樹脂塗膜層ではボイドや欠陥部が多数発生し、その結果目的とするV-t特性(電圧-絶縁破壊寿命特性)を改善することができないのである。

【0030】更に、本発明においてベース耐熱エナメル線用塗料の樹脂分100重量部に対して無機粉末の配合量を30~100重量部と限定したのは、30重量部以下ではV-t特性(電圧-絶縁破壊寿命特性)の改善効果が小さく、逆に100重量部以上では伸張後や電気機10器コイル巻線後のV-t特性(電圧-絶縁破壊寿命特性)を悪化させるためである。

【0031】本発明においてカップリング剤又はアルコキシドを配合するのは、ベース耐熱エナメル線用塗料の樹脂分と無機粉末とを強力に結合し、それによって得られる耐インパータサージエナメル線の機械的特性及びV-t特性(電圧-絶縁破壊寿命特性)を顕著に向上させるためである。

【0032】ここにおいてカップリング剤は無機粉末との親和性が高い無機親和基と、ベース耐熱エナメル線用 ²⁰ 塗料の樹脂分との親和性が高い樹脂親和基とを有するものである。無機親和基としてはアルコキシド基等がある。また、樹脂親和基としてはエポキシ基等がある。

【0033】カップリング剤としては、シラン系化合物、チタン系化合物、アルミニウム系化合物等がある。シラン系化合物としては、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、アミノプロピルトリエトキシシラン、メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン等がある。チタン系化合物としては、イソプロピルドリイソス30テアロイルチタネート、イソプロピルジメタクリルイソステアロイルチタネート等がある。アルミニウム系化合物としては、アセトアルコキシアルミニウムジイソプロピレート等がある。

【0034】本発明において特定無機粉末プレンドエナメル線用樹脂塗膜層の上層に設けるエナメル線用樹脂塗膜層としては、ポリアミド樹脂エナメル塗膜層、ポリアミドイミド樹脂エナメル塗膜層等がある。

【0035】本発明においてアルコキシドとしては、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラプ 40 ロポキシチタン、テトラブトキシチタン、テトラステアリルオキシチタン、テトラブトキシジルコニウム、トリエトキシアルミニウム、トリメトキシアルミニウム等がある。

【0036】本発明において強靱エナメル線用樹脂塗膜層としては、ポリアミドイミド樹脂塗膜層、ポリアミド樹脂塗膜層等がある。

[0037]

【実施例】次に、本発明の耐インバータサージエナメル 線の実施例を比較例と共に説明する。 6

【0038】(実施例1)まず、導体径 $\phi1.0$ mの銅線上に、イミド変性ポリエステルエナメル線用塗料を厚さ 25μ mとなるように塗布、焼き付けすることにより汎用エナメル線用樹脂塗膜層のイミド変性ポリエステル樹脂塗膜層を設けた。

【0039】次に、そのイミド変性ポリエステル樹脂塗膜層の上に、大日精化工業のトリス(2ーヒドロキシエチル)イソシアヌレート変性ポリエステルイミドエナメル線用塗料EH-402の樹脂分100重量部に、粒径 $\phi0.02\mu$ mの酸化チタン粉末を50重量部、日本曹達株式会社のチタン系カップリング剤のチタニウムステアレートのチタコートS151を5重量部配合することにより実施例1の特定無機粉末プレンドエナメル線用塗料を得た。

【0040】次に、上記で得たイミド変性ポリエステル 樹脂塗膜層の上に、上記で得た実施例1の特定無機粉末 ブレンドエナメル線用塗料を塗布、焼き付けすることに より厚さ7μmの実施例1の特定無機粉末ブレンドエナ メル線用樹脂塗膜層を設けた。

【0041】次に、その実施例1の特定無機粉末プレンドエナメル線用樹脂塗膜層の上に、強靱エナメル線用樹脂塗膜層としてポリアミドイミドエナメル線用塗料を厚さ5μmとなるように塗布、焼き付けてポリアミドイミド樹脂塗膜層を設けることにより、実施例1の耐インバータサージエナメル線を得た。

【0042】図1は、実施例1の耐インバータサージエナメル線の断面図を示したものである。

【0043】図1において1は銅線、2は汎用エナメル 線用樹脂塗膜層、3は特定無機粉末ブレンドエナメル線 用樹脂塗膜層、4は強靱エナメル線用樹脂塗膜層であ

【0044】 (実施例2) まず、導体径 $\phi1.0$ mの銅線上に、イミド変性ポリエステルエナメル線用塗料を厚さ 25μ mとなるように塗布、焼き付けすることによりイミド変性ポリエステル樹脂塗膜層を設けた。

【0045】次に、そのイミド変性ポリエステル樹脂塗膜層の上に、大日精化工業のトリス(2ーヒドロキシエチル)イソシアヌレート変性ポリエステルイミドエナメル線用塗料EH-402の樹脂分100重量部に、粒径 00.02μmの酸化チタン粉末を75重量部、日本曹達株式会社のチタン系カップリング剤のチタニウムステアレートのチタコートS151を3重量部、日本曹達株式会社のチタン系カップリング剤のテトラーnープトキシチタンポリマーのB-10を1重量部配合することにより実施例2の特定無機粉末プレンドエナメル線用塗料を得た。

【0046】次に、上記で得たイミド変性ポリエステル 樹脂塗膜層の上に、上記で得た実施例2の特定無機粉末 ブレンドエナメル線用塗料を塗布、焼き付けすることに より厚さ7μmの実施例2の特定無機粉末ブレンドエナ

メル線用樹脂塗膜層を設けた。

【0047】次に、その実施例2の特定無機粉末プレンドエナメル線用樹脂塗膜層の上に、ポリアミドイミドエナメル線用塗料を厚さ5μmとなるように塗布、焼き付けてポリアミドイミド樹脂塗膜層を設けることにより、実施例2の耐インバータサージエナメル線を得た。

【0048】 (実施例3) まず、導体径 $\phi1.0$ 皿の銅線上に、イミド変性ポリエステルエナメル線用塗料を厚さ 25μ mとなるように塗布、焼き付けすることによりイミド変性ポリエステル樹脂塗膜層を設けた。

【0049】次に、そのイミド変性ポリエステル樹脂塗膜層の上に、日立化成工業のポリミドイミドエナメル線用塗料HI-406の樹脂分100重量部に、粒径 ϕ 0.05 μ mの酸化珪素粉末を75重量部、テトラメトキシシランを20重量部、信越化学工業株式会社の $\gamma-$ グリシドキシプロピルトリメトキシシランのKBM403を0.5重量部配合することにより、実施例3の特定無機粉末プレンドエナメル線用塗料を得た。

【0050】次に、上記で得たイミド変性ポリエステル 樹脂塗膜層の上に、上記で得た実施例3の特定無機粉末²⁰ ブレンドエナメル線用塗料を塗布、焼き付けすることに より厚さ7μmの実施例3の特定無機粉末ブレンドエナ メル線用樹脂塗膜層を設けた。

【0051】次に、その実施例3の特定無機粉末プレンドエナメル線用樹脂塗膜層の上に、ポリアミドイミドエナメル線用塗料を厚さ5μmとなるように塗布、焼き付けてポリアミドイミド樹脂塗膜層を設けることにより、実施例3の耐インバータサージエナメル線を得た。

【0052】(実施例4)まず、導体径 $\phi1.0$ mの銅線上に、日立化成工業のポリアミドイミドエナメル線用 30 塗料HI-406を厚さ 10μ mとなるように塗布、焼き付けすることにより汎用エナメル線用樹脂塗膜層のポリアミドイミド樹脂塗膜層を設けた。

【0053】次に、そのポリアミドイミド樹脂塗膜層の上に、日立化成工業のポリアミドイミドエナメル線用塗料HI-406の樹脂分100重量部に、粒径φ0.05μmの酸化珪素粉末を30重量部、テトラメトキシシランを20重量部、信越化学工業株式会社のビニルトリメトキシシランのKBM1003を0.5重量部、日本曹達株式会社のテトラーn-ブトキシチタンのTBTを400.3重量部配合することにより実施例4の特定無機粉末ブレンドエナメル線用塗料を得た。

【0054】次に、上記で得たポリアミドイミド樹脂塗膜層の上に、上記で得た実施例4の特定無機粉末プレンドエナメル線用塗料を塗布、焼き付けて厚さ27μmの実施例4の特定無機粉末プレンドエナメル線用樹脂塗膜層を設けることにより実施例4の耐インバータサージエナメル線を得た。

【0055】図2は、実施例4の耐インバータサージエナメル線の断面図を示したものある。

8

【0056】図2において1は銅線、2は汎用エナメル 線用樹脂塗膜層、3は特定無機粉末ブレンドエナメル線 用樹脂塗膜層である。

【0057】(実施例5)まず、導体径 $\phi1.0$ mの銅線上に、日立化成工業のポリアミドイミドエナメル線用 塗料HI-406を厚さ 10μ mとなるように塗布、焼き付けすることによりポリアミドイミド樹脂塗膜層を設けた。

【0058】次に、そのポリアミドイミド樹脂塗膜層の上に、日立化成工業のポリアミドイミドエナメル線用塗料HI-406の樹脂分100重量部に、粒径 $\phi0.02\mu$ mの酸化チタン粉末を30重量部、日本曹達株式会社のテトラステアリルオキシチタンのTSTを10重量部、テトラーn-ブトキシチタンポリマーを0.3重量部配合することにより、実施例5の特定無機粉末ブレンドエナメル線用塗料を得た。

【0059】次に、上記で得たポリアミドイミド樹脂塗膜層の上に、上記で得た実施例5の特定無機粉末プレンドエナメル線用塗料を塗布、焼き付けて厚さ27μmの実施例5の特定無機粉末プレンドエナメル線用樹脂塗膜層を設けることにより、実施例5の耐インバータサージエナメル線を得た。

【0060】(比較例1)まず、導体径 ϕ 1.0mの銅線上に、イミド変性ポリエステルエナメル線用塗料を厚さ25 μ mとなるように塗布、焼き付けすることによりイミド変性ポリエステル樹脂塗膜層を設けた。

【0061】次に、そのイミド変性ポリエステル樹脂塗膜層の上に、大日精化工業のトリス(2-ヒドロキシエチル)イソシアヌレート変性ポリエステルイミドエナメル線用塗料EH-402の樹脂分100重量部に、粒径 $\phi0.02\mu$ mの酸化チタン粉末を20重量部、日本曹達株式会社のチタン系カップリング剤のチタニウムステアレートのチタコートS151を5重量部配合することにより、比較例1の無機粉末プレンドエナメル線用塗料を得た。

【0062】次に、上記で得たイミド変性ポリエステル 樹脂塗膜層の上に、上記で得た比較例1の無機粉末ブレンドエナメル線用塗料を塗布、焼き付けすることにより 厚さ 7μ mの比較例1の無機粉末ブレンドエナメル線用 樹脂塗膜層を設けた。

【0063】次に、その比較例1の無機粉末プレンドエナメル線用樹脂塗膜層の上に、ポリアミドイミドエナメル線用塗料を厚さ 5μ mとなるように塗布、焼き付けてポリアミドイミド樹脂塗膜層を設けることにより、比較例1の無機粉末プレンドエナメル線を得た。

【0064】(比較例2)まず、導体径 $\phi1.0$ mの銅線上に、イミド変性ポリエステルエナメル線用塗料を厚さ 25μ mとなるように塗布、焼き付けすることによりイミド変性ポリエステル樹脂塗膜層を設けた。

【0065】次に、そのイミド変性ポリエステル樹脂塗

膜層の上に、大日精化工業のトリス(2-ヒドロキシエチル)イソシアヌレート変性ポリエステルイミドエナメル線用塗料EH-402の樹脂分100重量部に、粒径 $\phi0.02\mu$ mの酸化チタン粉末を120重量部、日本曹達株式会社のチタン系カップリング剤のチタニウムステアレートのチタコートS151を5重量部配合することにより、比較例2の無機粉末プレンドエナメル線用塗料を得た。

【0066】次に、上記で得たイミド変性ポリエステル 樹脂塗膜層の上に、上記で得た比較例2の無機粉末ブレ 10 ンドエナメル線用塗料を塗布、焼き付けすることにより 厚さ7μmの比較例2の無機粉末ブレンドエナメル線用 樹脂塗膜層を設けた。

【0067】次に、その比較例2の無機粉末ブレンドエナメル線用樹脂塗膜層の上に、ポリアミドイミドエナメル線用塗料を厚さ5μmとなるように塗布、焼き付けてポリアミドイミド樹脂塗膜層を設けることにより、比較例2の無機粉末ブレンドエナメル線を得た。

【0068】(比較例3)まず、導体径φ1.0㎜の銅線上に、イミド変性ポリエステルエナメル線用塗料を厚20さ25μmとなるように塗布、焼き付けすることによりイミド変性ポリエステル樹脂塗膜層を設けた。

【0069】次に、そのイミド変性ポリエステル樹脂塗膜層の上に、大日精化工業のトリス(2ーヒドロキシエチル)イソシアヌレート変性ポリエステルイミドエナメル線用塗料EH-402の樹脂分100重量部に、粒径 $\phi0.02\mu$ mの酸化チタン粉末を75重量部配合することにより、比較例3の無機粉末プレンドエナメル線用塗料を得た。

【0070】次に、上記で得たイミド変性ポリエステル 30 樹脂塗膜層の上に、上記で得た比較例 3 の無機粉末ブレンドエナメル線用塗料を塗布、焼き付けすることにより厚さ 7 μ mの比較例 3 の無機粉末ブレンドエナメル線用樹脂塗膜層を設けた。

【0071】次に、その比較例3の無機粉末プレンドエナメル線用樹脂塗膜層の上に、ポリアミドイミドエナメル線用塗料を厚さ5μmとなるように塗布、焼き付けてポリアミドイミド樹脂塗膜層を設けることにより、比較例3の無機粉末プレンドエナメル線を得た。

【 0 0 7 2 】 (比較例 4) まず、導体径 ø 1 . 0 mの銅 40 線上に、イミド変性ポリエステルエナメル線用塗料を厚

10

さ25 µmとなるように塗布、焼き付けすることにより イミド変性ポリエステル樹脂塗膜層を設けた。

【0073】次に、そのイミド変性ポリエステル樹脂塗膜層の上に、大日精化工業のトリス(2ーヒドロキシエチル)イソシアヌレート変性ポリエステルイミドエナメル線用塗料EH-402の樹脂分100重量部に、粒径 $\phi0.30\mu$ mの酸化チタン粉末を75重量部配合することにより、比較例4の無機粉末プレンドエナメル線用塗料を得た。

【0074】次に、上記で得たイミド変性ポリエステル 樹脂塗膜層の上に、上記で得た比較例4の無機粉末ブレンドエナメル線用塗料を塗布、焼き付けすることにより 厚さ7 μ mの比較例3の無機粉末ブレンドエナメル線用 樹脂塗膜層を設けた。

【0075】次に、その比較例4の無機粉末ブレンドエナメル線用樹脂塗膜層の上に、ポリアミドイミドエナメル線用塗料を厚さ5μmとなるように塗布、焼き付けてポリアミドイミド樹脂塗膜層を設けることにより、比較例4の無機粉末ブレンドエナメル線を得た。

【0076】(比較例5)導体径 ϕ 1.0mの銅線上に、イミド変性ポリエステルエナメル線用塗料を厚さ37 μ mとなるように塗布、焼き付けすることにより比較例5m07ミド変性ポリエステル樹を得た。

【0077】(比較例6) 導体径 ϕ 1.0mの銅線上に、大日精化工業のトリス(2-ヒドロキシエチル)イソシアヌレート変性ポリエステルイミドエナメル線用塗料EH-402を厚さ 37μ mとなるように塗布、焼き付けすることにより比較例6のトリス(2-ヒドロキシエチル)イソシアヌレート変性ポリエステルイミドエナメル線を得た。

【0078】(比較例7) 導体径 ϕ 1.0mの銅線上に、日立化成工業のポリアミドイミドエナメル線用塗料 HI-406を厚さ $37\mu m$ となるように塗布、焼き付けすることにより比較例7のポリアミドイミドエナメル線を得た。

【0079】 (エナメル線の特性試験方法) エナメル線の特性試験はJIS-C3003に準じて行った。

【0080】 (エナメル線の特性試験結果) これらのエナメル線の特性試験結果は表1に示す通りである。

[0081]

【表1】

		英施例1	实施例2	実施例3	実施例4	実施例5	比较别!	比較例 2	比較例3	上欧例4 比欧别5	比較別5	比較例6	比較例7	
期料,它为 经xxf。中野运口目H上	班信: 排題	100	100				901	100	100	. 001				
ポリアミドイミド機能	:無潤			100	100	100								
平均粒值 0.02μm 酸化チタ	rm 酸化チタン	90	75			30	07	120	75					11
平均10年 0.30 年 間 10 年 年	に 職化チタン									94				
平均粒径 0.05 μm 時化建業	r m 既化建聚			22	90				·					
チタニウムステアレート	117	ş	С				ي	9						
テトラステアリルオキシチタン	ノキキシチタン					ţ								
テトラ・n・ブ・キシチタン	シチタン				0.3									,
-th-46434.1-4-645	-£/1.		1.0			6.0								
テトフォトキシンコン	70,			8	03									
7-9"37"4"7"8"111147/75	* HUNHERS			0.5										
ピニルトリメトキシシラン	シシラン				0.5									,
∓ #		《朴·室性 6*91373	代下変性 #"UDデ	417 (1)	* 1921-121-	43.43h.	代》:変性 #19256	(八) 整性 ★************************************	(35.变性) ************************************	(环) 变性	(3) 变性 4")(2)元	THEIC製性 +*リエミル(S*	.137.137.8	
		新聞和子会会 THEIC放体 み'ytaかだド	新春位子會新 THEIC設改在 ************************************	本名子の1757、イング・人の1757、人ング・人の2000で	ı	1	無機松子会等 THEIC歌体 すり以われなり	# #性子含有 THEIC文件 4*WZMKSF*	無機物子合物 THEIC監修 ポリエオライスト・デ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
■ ∓		4'973K'73K'	FURSK FER BUREK GK.	4.1781.13F.	施置均子含有 \$"扩扑"代扑"	新聞数子全有 中"切得"代計	4.9天上代下	4.173.1.73.F	\$ "Y734" 134"	#"YRF" RF"				
	等存存	1.000	6680	1.000	1.000	688:0	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	1.001	1.000	_
地	小種投資用	0.026	0.026	0.026	0.010	0.010	0.025	0 025	0.025	6.025	0.037	0.037	9201	_
(mm)	中国最级建筑	0.007	0.007	0.007			000	0 007	0.007	0.007				_
	上層皮膜序	0.006	0.00	0.00	0.027	0.027	a 005	0.005	0.005	9000				
	世上外後	1.074	1.073	1.074	1.074	1.073	1.074	1.074	1.074	1.074	1.073	1.075	1,072	
コとう年 20%毎長巻行	6個服務信	-	D	-	-	-	٥	3.0	P 7	3.4	-	P -	- -	
お神味は何氏	*	14.0	13.6	13.8	14.7	13.8	13.5	10.5	13.5	18.4	13,6	13.0	14.5	
(k <)	10%参加	13.8	13.0	13.2	14.5	13.8	13.4	9.7	11.0	11.0	13.6	13.1	14.0	_
	20%体质	13.0	13.0	12.6	14.0	13.6	13.0	7.0	 	7.8	12.8	12.6	14.3	
V- (条件 (F)	和新	12.2	15.0	14.0	8.0	81	1.5	15.8	14.6	5.0	D.70	0.52	0.35	2
10kHz-1.5kV 正弦详 10k/年票	10年年	8.0	8.2	7,6	8.0	7.0	1.3	0.60	0.40	0.15	0.68	0.44	0.32	
	20%作员	6.5	6.8	6.6	7.5	9.9	1.1	0.13	0.08	0.07	0.54	0.40	0.29	

【0082】表1から分かるように比較例1の無機粉末プレンドエナメル線は、V-t特性(電圧-絶縁破壊寿命特性)が初期値で1.5h、10%伸張後で1.3h、20%伸張後で1.1h等と極めて悪い。

新台灣

【0083】比較例2の無機粉末プレンドエナメル線14.6hとよいが、10%は、V-t特性(電圧-絶縁破壊寿命特性)が初期値で0%伸張後では0.08hと15.8hとよいが、10%伸張後では0.60h、2で20%伸張後の巻付試験で0%伸張後では0.13hと極めて悪い。また、可撓性 50径が自己径の2倍径と悪い。

で20%伸張後の巻付試験で**亀裂**の発生しない巻き付け 径が自己径の3倍径と悪い。

お性

【0084】比較例3の無機粉末ブレンドエナメル線は、V-t特性(電圧-絶縁破壊寿命特性)が初期値で14.6 hとよいが、10%伸張後では0.40 h、20%伸張後では0.08 hと極めて悪い。また、可撓性で20%伸張後の巻付試験で亀裂の発生しない巻き付け径が自己径の2倍径と悪い。

【0085】比較例4の無機粉末ブレンドエナメル線は、V-t特性(電圧-絶縁破壊寿命特性)が初期値でも5.0hと悪く、10%伸張後では0.15h、20%伸張後では0.07hと極めて悪い。また、可撓性で20%伸張後の巻付試験で亀裂の発生しない巻き付け径が自己径の3倍径と悪い。

【0086】比較例5のイミド変性ポリエステル樹は、 V-t特性(電圧-絶縁破壊寿命特性)が初期値で0. 70h、10%伸張後で0.68h、20%伸張後で 0.54hと極めて悪い。

【0087】比較例6のトリス(2ーヒドロキシエチル)イソシアヌレート変性ポリエステルイミドエナメル線は、V-t特性(電圧-絶縁破壊寿命特性)が初期値で0.52h、10%伸張後で0.44h、20%伸張後で0.40hと極めて悪い。

【0088】比較例7のポリアミドイミドエナメル線は、V-t特性(電圧-絶縁破壊寿命特性)が初期値で0.35h、10%伸張後で0.32h、20%伸張後で0.29hと極めて悪い。

【0089】これらに対して実施例1~5の耐インバー(20

14

*タサージェナメル線は、可撓性に係る20%伸張後の巻付試験において塗膜に亀裂が発生しない巻き付け径が自己径と優れており、しかも初期値及び伸張後のV-t特性(電圧-絶縁破壊寿命特性)が顕著に優れている。

[0090]

【発明の効果】本発明の耐インバータサージエナメル線は可撓性が顕著に優れており、それにより初期値及び伸張後でも優れたV-t特性(電圧-絶縁破壊寿命特性)を発揮できるものであり、工業上有用である。

0 【図面の簡単な説明】

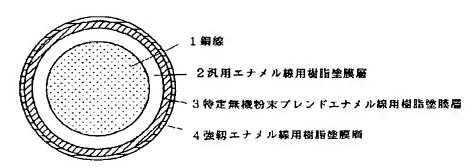
【図1】本発明の実施例1の耐インバータサージエナメル線の断面図を示したものある。

【図2】本発明の実施例4の耐インパータサージェナメル線の断面図を示したものある。

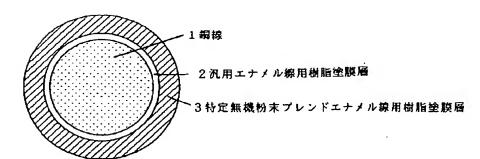
【符号の説明】

- 1 銅線
- 2 汎用エナメル線用樹脂塗膜層
- 3 特定無機粉末ブレンドエナメル線用樹脂塗膜層
- 4 強靱エナメル線用樹脂塗膜層

【図1】



【図2】



フロントページの続き

Fターム(参考) 5G303 AA06 AB01 AB03 AB12 BA03

CA11

5G305 AA02 AA11 AB01 AB03 AB15

AB17 BA09 BA25 CA11 CA21

CA22 CA24 CC02 CC04 CC05

CC13 CD01 CD06

5G309 CA10 LA06 LA12 MA02 MA03

MA04 MA11